



平成 24 年 10 月 12 日

各 位

会社名 ア オ イ 電 子 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 中山 康 治
(コード番号 6832 東証第 2 部)
問合せ先 取締役管理本部長 木下 和 洋
(TEL 087-882-1131)

**株式会社ルネサスハイコンポーネツの株式の取得（子会社化）
および株式会社ルネサス東日本セミコンダクタの事業の一部譲受けに関するお知らせ**

アオイ電子株式会社（以下、当社）とルネサス エレクトロニクス株式会社（以下、ルネサス）および株式会社ルネサス東日本セミコンダクタ（ルネサスの 100%子会社、以下、東セミ）は、当社が東セミの 100%子会社である株式会社ルネサスハイコンポーネツ（以下、RHC）の全株式を取得（子会社化）すること、およびRHCの受託生産事業に関わるルネサスグループ外の会社向けの東セミ営業人員を含む営業事業を譲り受けることで合意し、本日、最終契約書を締結しました。今後は、本日の契約締結に基づき、平成 25 年 1 月 1 日に取得および譲受けを完了する予定です。

1. 本件株式の取得の理由

RHCは、半導体の後工程に特化した製造会社であり、当社と同一の事業分野に属します。今回の株式取得の狙いは次のとおりです。

- ①当社の事業にRHCの持つ製品群を加えることで事業規模を拡充するとともに、生産体制の効率化を図る。
- ②両社の技術力を融合することで製品開発のスピードアップと質的向上を図り将来の業容拡大につなげる。
- ③大規模な自然災害等のバックアップ拠点を確保する。

1-1. 異動する子会社（株式会社ルネサスハイコンポーネツ）の概要

(1) 名 称	株式会社ルネサスハイコンポーネツ
(2) 所 在 地	青森県北津軽郡鶴田町大字山道字小泉 275 番地
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 竹内 茂
(4) 事 業 内 容	ウエハ加工、半導体素子および集積回路の組み立て
(5) 資 本 金	90 百万円

(6)	設立年月日	1981年2月28日		
(7)	大株主及び持株比率	株式会社ルネサス東日本セミコンダクタ 100%		
(8)	上場会社と当該会社との間の関係	資本関係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。	
		人的関係	当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。	
		取引関係	当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社と当該会社の親会社の親会社でありますルネサスとの間に半導体生産委託に関する取引があります。	
(9)	当該会社の最近3年間の連結経営成績及び連結財政状態			
	決算期	平成24年3月期	平成23年3月期	平成22年3月期
	連結純資産	996百万円	532百万円	299百万円
	連結総資産	3,481百万円	3,824百万円	3,297百万円
	1株当たり連結純資産	5,534円	2,954円	1,659円
	連結売上高	5,959百万円	6,016百万円	4,999百万円
	連結営業利益	375百万円	368百万円	140百万円
	連結経常利益	368百万円	337百万円	114百万円
	連結当期純利益	464百万円	233百万円	6百万円
	1株当たり連結当期純利益	2,580円	1,295円	31円
	1株当たり配当金	—円	—円	—円

※平成25年1月1日以降の名称（商号）および代表者については、現時点では未定です。

1-2. 株式取得の相手先の概要

(1)	名 称	株式会社ルネサス東日本セミコンダクタ		
(2)	所在地	東京都中央区京橋2-14-1		
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 富所 秀之		
(4)	事業内容	半導体の開発・設計・製造・販売		
(5)	資本金	4億円		
(6)	設立年月日	2002年10月1日		
(7)	純資産	6,112百万円		
(8)	総資産	14,807百万円		
(9)	大株主及び持株比率	ルネサス エレクトロニクス株式会社 100%		
(10)	上場会社と当該会社の関係	資本関係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関係はありません。	
		人的関係	当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関係はありません。	

	取引関係	当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。また、当社と当該会社の親会社でありますルネサスとの間に、半導体生産委託に関する取引関係があります。
	関連当事者への該当状況	当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。また、当該会社の関係者及び関係会社は、当社の関連当事者には該当しません。

1-3. 取得株式数および取得前後の所有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数	0株 (議決権の数：0個) (議決権所有割合：0.0%)
(2) 取得株式数	180,000株 (議決権の数：180,000個)
(3) 取得価額	取得価額につきましては、相手先との合意により非公表とさせていただきます。なお、取得価額は、簿価資産およびその他の価値評価額を合理的な調整のもと算定したものであります。
(4) 異動後の所有株式数	180,000株 (議決権の数：180,000個) (議決権所有割合：100.00%)

1-4. 本件株式取得の対価の決済方法

現金による決済を予定。

2. 本件一部事業譲受けの理由

本件株式取得に伴い、RHCの受託生産事業に関わるルネサスグループ外の会社向けの東セミの営業事業を本件株式の取得と合わせて東セミより譲り受けることについて合意したものです。

2-1. 本件一部事業譲受けの概要

(1) 譲受けの内容

RHC受託生産事業に関わる東セミの営業人員を含む営業事業。

(2) 譲受け部門の経営成績

	譲受け部門の経営成績
売上高	5,886百万円
売上総利益	396百万円
営業利益	222百万円
経常利益	168百万円

(3) 譲受け資産、負債の項目

譲受け資産は同事業に関わる棚卸資産の譲受けを予定しております。負債の譲受けはありません。

(4) 譲受け対価の決済方法

現金による決済を予定。

2-2. 譲受けの相手先の概要

上記、1-2の記載と同内容です。

3. その他の取引

上記のほか、ルネサスおよび東セミより、株式取得後のRHCに対し、ルネサスおよび東セミの保有する特許・実用新案・ノウハウ等の実施・利用許諾を受けます。かかる実施・利用許諾の対価は、現金による決済を予定しております。

4. 本件株式取得および本件一部事業譲受けに係る日程

(1) 取締役会決議	平成24年10月12日
(2) 最終契約締結日	平成24年10月12日
(3) 株式取得および事業譲受け期日	平成25年1月1日

5. 今後の見通し

本件による当社の連結業績予想への影響は未定です。今後、当社の連結業績に重大な影響を与えることが明らかとなり次第、速やかにお知らせします。

以上

(参考) 当期連結業績予想(平成24年5月11日公表分)及び前期連結実績

	連結売上高	連結営業利益	連結経常利益	連結当期純利益
当期連結業績予想 (平成25年3月期)	百万円 27,505	百万円 1,993	百万円 2,020	百万円 1,017
前期連結実績 (平成24年3月期)	百万円 26,100	百万円 1,166	百万円 2,172	百万円 1,089